

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公開番号】特開2003-26881(P2003-26881A)
 【公開日】平成15年1月29日(2003.1.29)
 【出願番号】特願2001-221293(P2001-221293)

【国際特許分類】

C 0 8 L 27/06 (2006.01)
 C 0 8 J 5/00 (2006.01)
 C 0 8 L 23/04 (2006.01)
 H 0 1 B 3/44 (2006.01)
 H 0 1 B 15/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 27/06 Z A B
 C 0 8 J 5/00 C E V
 C 0 8 L 23/04
 H 0 1 B 3/44 B
 H 0 1 B 3/44 F
 H 0 1 B 3/44 P
 H 0 1 B 15/00

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月16日(2008.5.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリ塩化ビニルとエチレン重合体を主体とする混合物中に、塩素含有率40重量%の結晶性塩素化ポリエチレンを添加してなる複合樹脂組成物。

【請求項2】

上記結晶性塩素化ポリエチレンの添加量を3～15PHRとする請求項1に記載の複合樹脂組成物。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の複合樹脂組成物を混練するにあたって、混練温度を175 から205 の範囲で加熱することを特徴とする複合樹脂組成物を製造する方法。

【請求項4】

請求項1又は2に記載の複合樹脂組成物、若しくは請求項3に記載の方法により製造された複合樹脂組成物により得られた成形体。

【請求項5】

請求項4により得られる電線・ケーブルの被覆成形体。